

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2021 年 11 月)

证券简称: 华润微

证券代码: 688396

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 (请文字说明其他活动内容)
参与单位名称	<u>11 月 12 日 10:00-10:50</u> 摩根大通证券 Aia Group - Hong Kong Deutsche Asset Management - Hong Kong Dymon Asia Capital (hong Kong) Limited Fidelity International - Hong Kong Franklin Templeton Investment Funds Hel Ved Capital Management Limited - Hong Kong Lombard Odier (Singapore) Ltd - Singapore Mass Ave Global, Inc. Matthews Intl Cap Mgt Llc Millennium Partners - Hong Kong Point72 Asset Management Lp - Hong Kong Polymer Capital Management (Hk) Limited SB Schonfeld Fund Advisors Llc - Hong Kong Sumitomo Mitsui Trust Asset Management - Hong Kong Symmetry Investments (Hong Kong) Limited Taikang Asset Management <u>11 月 17 日 16:00-16:50</u> 华创证券 安徽海螺创业投资 北京成泉资本 北京和聚投资

	北京金百镭投资 北京遵道资管 东方基金 工银瑞信基金 光大保德信基金 银华基金 盈峰资本 国寿安保基金 泓铭资本 华宸未来基金 华富基金 汇安基金 汇丰晋信基金 惠通基金 建信基金 景顺长城基金 明达资管 前海开源基金 青骊投资管理 榕树投资 上海景熙资管 上海明河投资 上海长见投资 申万资管 天弘基金 天治基金 新华基金 寻常（上海）投资 翼虎投资 中国人民养老保险 中欧瑞博投资 中银基金 中再资管
时间	11月12日10:00-10:50;11月17日16:00-16:50
地点	华润微电子总部会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子财务总监兼董事会秘书

投资者关系活动主要内容介绍

问题一：公司对行业今年年底及明年的展望？

公司目前在手订单饱满，行业景气度仍处于高位，公司对明年维持乐观水平。

问题二：公司对目前库存的看法？

公司目前库存整体处于健康水平，和往年平均数据相比仍处于低位。

问题三：公司订单有无较大变化？目前的可见度有多少？

公司订单可见度在 5 个月左右，和之前相比未发生显著的变化。

问题四：公司成本端是否有上涨的压力？

随着能源价格和大宗商品价格的上涨，成本端将会有一定幅度上涨。

问题五：公司明年有无产能扩充的计划？

公司对现有八吋线的产能会进行有序扩充，同时预计公司 12 吋产线将于明年下半年释放产能。

问题六：公司封测业务的产能利用率？

公司封测业务产能饱满，客户需求旺盛。

问题七：公司在新能源领域有哪些产品布局？

公司功率器件产品在新能源领域进展较快：

1) 公司 MOS 产品在新能源储能领域已进行大规模供货；

2) 公司 IGBT 单管和模块都进入新能源领域，其中 IGBT 模块已实现规模销售；

3) 公司 SiC 二极管已经实现销售突破，在新能源领域也有所应用。

问题八：公司 IGBT 业务目前的进展？未来有哪些增长点？

公司 IGBT 业务和去年同期相比，业务增速超 70%。公司不断推动 IGBT 应用领域升级，工业和汽车电子方面有突破，今年也推出了 IGBT 模块产品，2022 年 IGBT 领域会有显著增长。

问题九：公司在第三代化合物半导体业务的进展？

SiC 方面，公司今年已经实现了 SiC 二极管的销售突破，并即将推出 SiC MOS 产品。

GaN 方面，公司同时在六吋和八吋平台进行硅基氮化镓产品的研发，并已实现出样。

问题十：公司未来是否会进入 SiC 材料领域？

公司专注于 SiC 产品的设计制造，目前尚未进军 SiC 上游材料领域，但公司积极向上游拓展，参股了 SiC 衬底和外延的相关企业，以便更好地保障产能供应。

问题十一：公司自有产品按照下游领域划分的结构？未来结构有无变化？

今年公司自有产品在电动车、新能源和工业控制等领域有所突破，产品占比进一步提升。

公司近年来持续推动产品和客户结构的优化，未来仍将不断提升工业控制等高端领域的产品份额。

问题十二：公司三季度研发费用环比增长较高的原因？

公司持续加大研发投入，特别是在第三代化合

	<p>物半导体、IGBT、MCU 等领域。公司采取开放态度，积极扩充研发人员数量。</p> <p>问题十三：公司股权激励的进展？如何保持人才的稳定性和战斗力？</p> <p>公司对于人才采取了多种激励措施，正在积极推动股权激励。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 11 月